# Trubičková spájka Sn95Ag4Cu1, HS10 (Ø1,0mm, 250g)

| | |
|---|---|
| **Obj. číslo:** | 104000393 |
| **Dostupnosť:** | 3 - 4 týždne |




## Popis

Bezolovnatá trubičková spájka je zložená zo spájkovacieho drôtu zo zliatiny Sn95Ag4Cu1 a taviva na báze aktivovanej kolofónie as obsahom halogenidov. Priemer 1,0 mm, hmotnosť 250 g.

## Obsah balenia

Cievka 250 g.

## Technické dáta

| Názov parametra | Hodnota |
|---|---|
| Oblasť použitia | elektrika, elektrotechnika, mechanické pájené spoje |
| Aplikácia | materiál měď, mosaz |
| Špecifické použitie | bezolovnaté ruční a strojní pájení SMD v oblasti elektrotechniky a elektroniky, pro opravy |
| Olovnatá zliatina | ne |
| Zloženie zliatiny | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 |
| Druh zliatiny podľa ISO 9453 | Sn95Ag4Cu1 |
| Bod topenia | 217 °C |
| Tavivo | ano |
| Úroveň aktivácie | střední |
| Obsah taviva | 2.5 % |
| Obsah halogénov | 1.0 % |
| Obsah živice | ano |
| Bezoplachová | ano |
| Korozívne | ne |
| Klasifikácia J-STD-004 | ROM1 |
| Klasifikácia DIN EN 29454-1 | 1.1.2 B |
| Klasifikácia DIN 8511 | F-SW 26 |
| Priemer drôtu | 1.0 mm |
| Hmotnosť | 250 g |

| | |
|---|---|
| Rozstrekovanie taviva | normální |
| Ochrana spájkovacieho hrotu | nerelevantní |
| Jadro taviva | jednojádrové |
| Redukcia nákladov | ne |